CLIPPEDIMAGE= JP357026492A

PAT-NO: JP357026492A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57026492 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE: February 12, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAMESHIMA, YASUBUMI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

**NEC CORP** 

N/A

APPL-NO: JP55101490 APPL-DATE: July 24, 1980

INT-CL\_(IPC): H01S003/18 US-CL-CURRENT: 372/34

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the temperature characteristics of an oscillation threshold of a semiconductor laser by forming an active layer of InGaAs P on an InP substrate in a double hetero architecture in which AlGaAsSb matched in lattice to the substrate and the active layer is interposed therebetween.

# **CONSTITUTION: A clad layer**

Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>As<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>3, an active layer In<SB>x</SB>Ga<SB>1-x</SB>As<SB>y</SB>P<SB>1-y</SB>4, a clad layer Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>Ag<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>5, and an ohmic layer 6 are

sequentially formed on an InP substrate 2. The layer 4 has a low refractive index, and is interposed between the layers 3 and 5 having large band gap, and the layer 3 is of N type, the layer 5 is of P type and the layer 4 is undoped N type to inject and excite it. Thus, misfit dislocation is hardly taken place in the boundary between the layers 4 and 5, and accordingly preferable crystallinity including no defect can be performed, and the temperature characteristics of the oscillation threshold can be improved.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭57-26492

⑤ Int. Cl.³H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5 F 43公開 昭和57年(1982)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**93半導体レーザ** 

@出

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

②特 顧 昭55—101490

願 昭55(1980)7月24日

⑩発 明 者 亀島泰文

切出 願人 日本電気株式会社

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号

個代 理 人 弁理士 内原晋

#### 明 細 誉

1. 発明の名称 半導体レーザ

# 2. 特許請求の範囲

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は InP 基板上に活性層を In GaAsP, クラ・ド海を Al CaAs Su を格子を含をさせてエピタキシャル以及させる事により 1.1~1.6 μm までの赤外 たを放出する半導体レーザに関するものである。クラ・ド層と后性層間のエネルギー感染を高くし、かつ結晶性のよいへテロ界面をつくるおにより、発展閾値の威旋符性のよいかつ第子放射上の自由

度を大きくする事のできる半導体レーザを提供するものである。

これはまた発光ダイオードにも適用され得るものである。

光ファイバーを用いた通信はその大容盤性、無 誘導性の特像を生かした通信手段として崩発がす すめられている。この光ファイバー通信の元成と して半導体レーザは、その小型値便性、直接変調 可能などの利点があり、直要な案子である。近年 光ファイバーの吸収損失が最近になる破長が構設 技術の逃歩により 1.05 μm から 1.3 μm, 更に 1.55 μm へと移行していくにつれ、要求される発光成 長は上記便長の投破長者へと変ってきている。現 住この仮長帯の半導体レーザとしては1ーV 次化 合物単導体の 虚晶 In Chash を活性層としクラッド 層を Inf とする組み合せが最っとも多く採用され ている。

この InGaAsP レーザーで正面している最っとも 大きい問題はその発掘測点の上昇が區室に歯めて 改感な多である。その例を募1卤に示す。即ち、

発展調道の個度保存性をI=Ioexp(T/To)と扱わしたときのLiu図Iからわかる傾に70K程度であり、更に求選式個度が80Cを終えるとThは更に低くなっている。それに対しAJGAAS系の短度長レーザではこの温度全球でLo~120K位である。この事は地下ケーブル寺に実装される光通信システムでは大きな問題であり、InGAASPを活性層とする民政安レーザの実用化にはその発报園運の温度特性の文書が是非必要である。本発明は長政長レーザの解風物質に設付を加え、上述の問題点を解決する事を目的とする。この目的を達成するために本発明の半導体レーザはInP基板上に、InxGa1-x AsyP1-y で过る活性層をInP基板及び活性層に格子受合したAluGa1-uAsySb1-yで狭み込んだダブルヘテロ構造を設けている。

活性層を InClaAst, クラッド層を InP とする長 破裂レーザの温度特性が悪い原因についてはいく つか考えられるが、第1に活性層内にダブルヘテ ロ解波で閉じ込められたキャリアが無的エネルギ ーのためクラッド層をオーバフローする事が考え

AlGaPSbなどが挙げられるが、直接選移領域が走 **最比の広い龟囲にある事、結晶成長条件のデータ** の書機が走高な点で InchAsP が厳っとも通してい る。史に基依材料としては弟2四から InP InAs (中30,Al36) が挙げられるが現在、具真な無転位 右届が付られるのは [nlt であり、右板,后性層の 組み合せは InP/InClast が破逸である。しかし従 米の講道ではダブルヘテロ構造のクラッド層とな るべき弟1月および其3層に InP を採用している ので、ある一定の改長の光を放出する活性層の組 成を伏めたとき、クラッド層と活性層の側のエネ ルギー走を自由にとれない事情が生じている。と の久点を床去する為に本発明では第1層および群 3 順にAlicaAsSb を採用している。第2四からわ かるようにAltaAsta の4元 虚構は格子定数を IN に台せた状態でパンドギャップエネルギーを lnl よりも大きくさせる事が可能である。Alある いはめ の成分がある値より多いと偽品は間接通 移俄収に入るが、クラッド層は発光に関与しない ためこの単は不部台な条件とはならず、むしろう

られる。特に発展改長が1.12m近くのレーザについては活性増とフラ・ド値のエネルギー選が近くなるのでその効果は無視出来ない。第2にヘテロ界面における結晶の不完全性が挙げられる。例えば界面のミスフィ・ト伝位、点欠陥などを通じての励起ギャリアの非発光再結合、PN ほ合の不完全性による電流リークなどが考えられる。

ここで1.14m~1.6 4m の発光皮長を有する名子並合した1-V 底傷品系を用いた及皮長半導体レーザを得る組み合せについて説明する。第2回は左構成機に協議のパンドギャ・プェネルギー右関機軸にそれを皮長に換算したもの機論に協議の格子定放をとったものである。それぞれの二元結晶を紹外曲線は三元視晶のパンドギャ・アの変化を示すもので、点層で結ばれた区域は間接温移であり、活性膚としては、遺さない。格子定效が基板二元結晶で定められているため、発光放長を必要な道にするには活性層は必然的に型元島晶でなければならない。第2回で新疆で示した1.1~1.6 4m の皮長領域をもつ活性層としては InQaAsP、AlQaAsSo

**ラッド層にリークして発光する成分を抑制する助** きをする。活性層とクラ・ド層のエネルギー差を 大きくする事により磊度特性を改善できる事は勿 論であるが、他方両者の屈折率差が大きくなるた め必然的に高次モードが出現し易くなる。しかし その点は活性順厚さを 0.15 / 四 程度に乗くする事 により解決される。即ち、高次モードの選択は活 性膚とクラ・ド層の屈折率差のみならず光導皮路 のサイズによっても左右されるからである。現在 のエピタキシャル結晶成長技術では活性順厚さを 所要の厚さに制御する事は比較的容易である。 更に重要な事は一般に多層構造がエピタキシャル 成長されるとき、成長層が三元以上の選品である 方が成長面内の格子並合が容易であるという実験 **結果である。(ジャーナル、オブ、ザ、エレクロ** ケミカルソサエテイ 126 巻 664 貞) 即ち、四元活性 層の上に InP 二元結晶を成長させた場合にはわず かの格子ずれでもミスフィット伝位が生じやすい が、 InP 二元結構上に InClaAsP 四元系進品をエピ タキシャル収長させた場合、エピタキシャル成長

BEST AVAILABLE COPY

36

面内の格子定数は社込み組成が完全整合の条件からずれているときでも四元は結が収せ方向にテトラゴナルな格子変形をする事により、成長面内で格子を含わせる現象が起き、ミスフィットを位が生じにくい事がX線回折症により最調されている。この事はエピタキシャル成長する活が多元系である方が格子変形の目由度が増す事により有利である。この様に活性層 LnGaAar の上に減る層クラッド層として「ローニ元網請を成長させる方がその外面においてミスフィットを位を生じにくくさせ、ひいては点欠略等を含まない良好な網晶性が実現し前述したような希臘値の温度特性を底下させているっテロ外面あるいは PN 景合の不元全性を改良するのに有効な手後である。

れている。n 側の電値 1 は InP 垂板 2 化 Au Ge 含金でつけられている。この素子をメタライズしたタイアモンドヒートシンク 10 に InP 垂板 2 を上にし、所 4 属の In GaAs Pを下側にして 5n9 で融層し、更にをメ・キした Cu ブロ・ク 11 に組み立てられる。この状態で電流をP 側から n 側へ流せば PN 軽合部で電子と正孔が再結合して結晶へき閉面を反射銃とするフィードバ・ク作用によりレーザ光が放出される。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は InChast/Int レーザの発品閾値の温度 特性を示す。第2 図は世々の組み合せの貝と疾患 晶系における格子定数とバンドギップの関係を示 す。第3 図は住入助にによる本発明の半導体レー ザの一米暗例の最略的を示す。図中1はn個電極、 2 は InP 密板、3 は Al Chass So 第1 層、4 は InChast 估性層、5 は Al Chass So 第3 層、6 は InChast 解 4 層、7 は Si O<sub>2</sub> 膜、8 は P 謝電池、9 は Sn 酸種 層、10 はタイナモンドヒートンンク、11は Cuブ

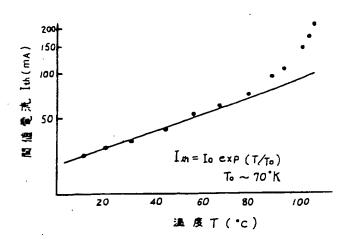
ラッド僧 AluGa<sub>1-u</sub>AsvSb<sub>1-v</sub>5, 第4層オーミック層 Im/Ga1-wAszP1-g6, を順次板相エピタキシャル法で 形成する。 后性暦 InxGa<sub>1-x</sub>AsyP<sub>1-y</sub>4 は屈折率が低 くパンドギャップの大きいAluGa,-uAsvSb,-v 層 3 とうではさまれており住入励起を行なうため第1 MaluGal-uAsvSb1-v3 はn型来3層AluGa1-uAsv Sb1-y5はP型活性層 4はアンドープn型としてあ る。 古性層 Inx(lai-xAsyDi-y の X , Y およびクラ ・ド層 Alucka<sub>1-u</sub>AsvSb<sub>1-v</sub> の U , V の値は発光波長 を 1.1~1.6 mmとすると、格子定数を InP 基板に合 わせる条件から発光放送 1.1 µniのとき X ~ 0.89, Y~0.23、 発光破長 1.6 μm のとき X~ 0.58, Y~ 0.89 程度であり、クラッド描は活性層のパンドギ ャップより 0.3 eV 高い値を目安とすると、俗子整 合の条件から 1.1 mm のとき U ~ 0.60, V ~ 0.53。 1.6 mm のときU~0.25, V~0.52 程度となる。 弱 4 周 low Ga1-w Asz P1-z 6 はオーミック接触を得 るためいものでP型としてある。この森4倍上に ストライプ状に窓をもったSiOz膜7を設け、更に AuZn を蒸溜することによりP伽電医8が形成さ

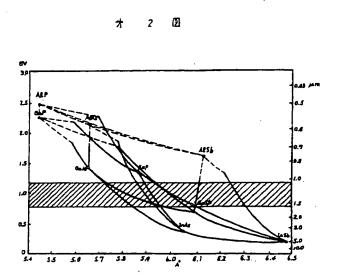
ロ・クをあらわす。

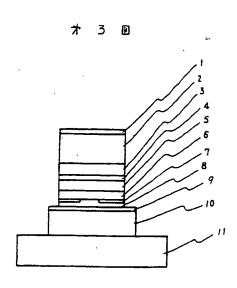
代理人 弁理士 内 盾











THIS PAGE BLANK (USPTO)